Family list 1 family member for: JP10270843 Derived from 1 application,

METHOD AND DEVICE FOR REPAIRING CONDUCTIVE PATTERN Publication Info: JP10270843 A - 1998-10-09

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide/

 $O_{(\cdot)}$

DIALOG(R) File 352:Derwent WP1

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

012184086 **!mage available**

NPI Acc No: 1998-600999/199851 XRAM Acc No: C98-180088

XRPX Acc No: N98-468389

Electrically conductive pattern repair method for glass substrate of fiat display panel — involves moving pen on repair area of substrate to supplied conductive parts, which is then heated to form conductive film Patent Assignee: GRAPHTEC KK (GRAP-N); SCI KK (SCSC-N); SHINKU YAKIN KK (SHIN-NO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 10270843 A 19981009 JP 9777335 A 19970328 199851 6

Priority Applications (No Type Date): JP 9777335 A 19970328
Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main 1PC Filing Notes

JP 10270843 A 5 H05K-003/48

Abstract (Basic): JP 10270848 A

The method involves forming conductive pasts by dispersing conductive ultra small particles in dispersion mechanism, uniformly. A pen (6) is moved freely on repair surface of a substrate (2) to supply the pasts. Then, heating of the pasts is carried out to form film on substrate surface.

USE - LCD pasel.

ADVANTAGE - Performs repair correctly and automatically.

Dwg. 1/7

Title Terms: ELECTRIC: CONDUCTING; PATTERN; REPAIR; METHOD; GLASS;

SUBSTRATE: FLAT; DISPLAY; PANEL; MOVE; PEN; REPAIR; AREA; SUBSTRAVE;

SUPPLY: CONDUCTING; PART: HEAT; FORM; CONDUCTING; FILM.

Derwent Class: LO3: P55: P85: V64

International Patent Class (Wain): HOSK-003/40

international Patent Class (Additional): 823K-026/00; GOSF-009/00:

H01J=009/50;:H05K=003/22 File Segment: CP1; EP1; EngP1

.

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05987743 **image available**

METHOD AND DEVICE FOR REPAIRING CONDUCTIVE PATTERN

PUB. NO.: 10-270843 [JP 10270843 A]

PUBLISHED: October 08, 1998 (19981009)

INVENTOR (s): SUZUKI TOSHIHIRO

ODA MASAAKI

NOGUCHI WASATOSHI SAKAMOTO TAKAHITO

APPLICANT(s): VACUUM METALLURGICAL CO LTD [463006] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

GRAPHTEC CORP [418479] (A Japanese Company or Corporation).

JP (Japan)

S C 1 KK [000000] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japam):

APPL. NO.: 09-077335 [JP 9777335]

FILED: Warch 28, 1997 (19970328)

INTL CLASS: [6] H05K-003/40; B23K-026/00; G09F-009/00; H01J-009/50;

H05K-003/22

JAPIO CLASS: 42.1 (ELECTRONICS -- Electronic Components): 12.5 (METALS --

Working); 42.3 (ELECTRONICS - Electron Tubes); 44.9

(COMMUNICATION - Other)

JAPID KEYWORD: ROOZ (LASERS): ROO4 (PLASMA): ROI1 (LIQUID CRYSTALS): RO94

(ELECTRIC POWER - Linear Motors)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and device for repairing conductive pattern by which the disconnection and breakage of a conductive pattern can be repaired mechanically with high efficiency and which are particularly suitable for the repair of such a conductive pattern that is composed of extremely parrow this lines.

SOLUTION: The disconnected or broken part of a conductive pattern of electrodes, etc., formed on a substrate 2 is repaired by supplying conductive paste prepared by dispersing very fine particles of a conductive material in a dispersion medium in a drop-like or linear state through a repair pen 8 which is freely moved on the surface of the substrate 2 and

- 1

forming a conductive film by locally heating the supplied pasts. A camera 13 for detection detects a spot to be repaired and the pen 8 is positioned to the spot to be repaired. Then the conductive pasts is supplied to the spot while a camera 14 for monitor nonitors the supplying state of the pasts and a heating means which moves together with the pen 8 forms a conductive film by locally heating the supplied pasts.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公願番号

特開平10-270843

(43)公開日 平成10年(1998)10月9日

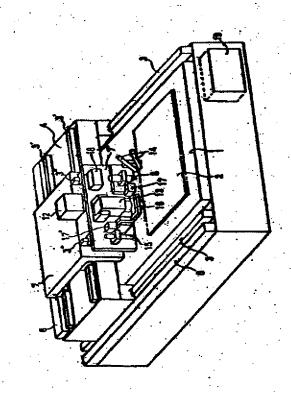
| (51) Int. Cl. * H05K 3/40 | 識別記号 | | F I HOSK 3/40 | /_ | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---|
| B23K 26/00 | | • | B23K 26/00 | C | • |
| G09F 9/00 H01J 9/50 | 348 | | G09F 9/00 | · | • |
| HOSK 3/22 | • | | HOSE 3/21 | ı A | |
| | • | • | 審查請求 | : 未請求 請求項の数4 | OL (全5頁) |
| (21)出類番号 | 特類平9-77385 | | (71)出顧人 | 000192372 | 1 , |
| | | | | 其空冶金株式 会社 | |
| 22)出題日 | 平成9年(1997)3月28日 | | | 千葉県山武郡山武町横田 | 516番地 |
| | | • • • • | (71)出顧人 | 000105062 | • |
| | | | 1 | グラフテック株式会社 | • . |
| • _ | , | | | 神奈川県横浜市戸塚区品 | 设约503番10号 |
| | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | (71)出職人 | 596185 265 | • |
| • | | | İ | 株式会社エスシーアイ | |
| | | | | 山梨県中巨摩都若草町藤田 | H1606 |
| | | | (72)発明者 | 鈴木 紋岸 | |
| | | | , . | 千葉県山武郡山武町横田5 | 16番地 真空胎 |
| | market and the second of the second | | | 金株式会社内 | |
| | | •• | (74)代理人 | 弁理士 北村 秋一 少 | 2 45) |
| | | | | | 最終質に続く |

(54) 【発明の名称】 導電パターンの補修方法と装置

(57)【要約】

【課題】 導電パターンの断線や欠損を能率良く機械的に 補修でき、極めて細く薄い線からなる導電パターンの補 修に適した補修方法と補修装置を提供する

【解決手段】基板2上に形成した電極等の導電パターンが断線10や欠損11した補修節所に、分散媒に導電性物質の超微粒子を均一に分散した導電性ペーストを該高板の表面に沿って自在に移動する補格ペン8を介して高伏または線状に供給し、供給された導電性ペーストを局所的に加熱して導電性膜とする。検出用カメラ13により補修箇所を検出し、昇降自在の補修ペン8を該補修箇所に位置させ、監視用カメラ14により監視しながら接補修箇所に導電性ペーストを供給し、補修ペンと共に移動する加熱手段15により供給された導電性ペーストを局所的に加熱して導電性膜とする。



『特許論求の範囲》

【商求項1】基板上に形成した電極等の導電パターンが 断線や欠損した補修箇所に、分散媒に導電性物質の超極 粒子を均一に分散した導電性ペーストを該基板の表面に 沿って自在に移動する補係ペンを介して演状または線状 に供給し、供給された導電性ペーストを局所的に加量し て導電性膜とすることを特徴とする導電パターンの補償 方線。

【節求項2】検出用カメラにより上記補終館所を検勘し、昇降自在に構成した上記補修べンを該補修館所に位 10 置させ、監視用カメラにより監視しながら該補修館所に上記導電性ペーストを高状または線状に供給し、該補修ペンと共に移動するランプ、レーザービーム等の加熱手段により供給された導電性ペーストを局所的に加熱して導電性限とすることを特徴とする請求項1に記載の導口パターンの補修方ጩ。

『節求項3』補佐すべき導電パターンを有する基板の優面に沿って自在に移動する移動台を設け、該移動台に、該導電パターンが断線や欠損した補佐箇所を検出する機出用カメラと、昇降装置により補修箇所に向けて昇降さ 20 11 且つ分散媒に導電性物質の超極粒子を均一に分散した導電性ペーストを該補修箇所へ供給する補係ペンと、優補佐ペンからの導電性ペーストの供給状況を監視する監視用カメラと、供給された導電性ペーストを局所的に加熱するランプ、レーザービーム等の加熱手段を搭載したことを特徴とする導磁パターンの補佐装口。

【請求項4】上記移動台は上記基板の補格簡所の位置を 特定する倡号に基づき作動する窓動装置により移動さ れ、該移動台に該補修簡所の補格後の導通検査を行う屏 降自在の導通検査装置を設けたことを特徴とする請求項 30 3に記憶の導種パターンの補格装配。

《発明の詳細な説明》

400011

【発明の属する技術分野》本発明は、フラットディスプレイパネルのガラス基板等の基板上に形成された導電パターンの断線や欠損を維修する方法と装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、プラズマディスプレイパネルや被温ディスプレイパネルの製造工程に扱いて、ガラス基板上に直接或いは絶縁膜を介して電極用の導電細線をパタ 40 一ン状に形成することが行われている。このあと、形成された導電パターンに断線や抵抗値を変えてしまう欠組などの有無を検査し、合格品が大工程に送られて大の処理が施される。導電パターンは基板の用途によって異なり、その形成には基板の寸法や導電細線の線幅によりドライプロセス、ウェットプロセス、スクリーン印刷法等が使用される。スクリーン印刷法では、線幅が100ミクロンより広い場合、メタルオーガニックもしくは厚段ペーストを使用してパターンを印刷し、これを焼結して等電パターンを形成している。また、森くしかも70ミ 50

クロン以下の狭幅の細線をスクリーン印刷法により影線するため、ニッケル、アルミニウム等の金属超級粒子を炭素数5以上のアルコール類の分散盤に均一に分散させた金属ペーストを使用して帯図パターンを印刷し、これを焼結することも提案されている(特因で3-29%827号公(2)。

8

(00003)

【発明が解決しようとする課題】 等位パターンを形成するまでの間に多くの製造工程を擬ており、上紀核弦により不良品となった例えば1000×1350mmのフラットディスプレイ用基板を破棄することは、多額の損失が発生してコスト高の原因となる。そのため帯でパターンの所にや欠損した協所を顕微鏡で見ながらそこに対先に付けた前記厚膜ペーストを付着させ加風して人手で補飽することが試みられたが、近時のように熱傷が7のミクロン原下と狭く、厚さも数十ミクロンで抵抗値の小さいドライブロセス製の導電パターンでは、補修箇所が太く尽くなりやすくその補修が容易でない。補修箇所が太く尽くなりやすくその補修が容易でない。補修箇所が太く尽くなりやすくその補修が容易でない。補修箇所が太く尽くなりやすくその補修が容易でない。補修箇所が太く尽くなりたまたの厚みが部分的に厚くなると、次の工程で絶疑回などを形成したときにその厚い部分の絶疑限が買くなって電気特性が劣性化するので好なしくない。

【0004】本発明は、幕口パターンの新娘や欠組を任 事良く機械的に補修でき、配めて包くだい娘からなる口 電パターンの補修に適した補修方法と補修養配を提供することを目的とするものでなる。

$\{00005\}$

【課題を解決するための手段】本見明では、上記の目的を達成すべく、甚板上に形成した領哲等の事口パターンが断線や欠損した補修簡所に、分散艇に募電性物質の超級位子を均一に分散した事電低ペーストを改基板の経過に治って自在に移動する補低ペンを介して調状変た区間状に供給し、供給された導電低ペーストを局所的に加口して募電性膜とすることにより補低するようにした。位補修簡所を検出用カメラにより機関し、昇降自在に認成した該補條ペンを該補修箇所に放射電金ペーストを口状もしくは線状に供給し、該補低ペンと共に移動するランプ、レーザービーム等の加鉛手段により供給されたび電性ペーストを局所的に加鉛して募電性図とすると、上記目的企一層適切に建成で含る。

【0006】上記補修方法は、補値すべき等でパターンを有する基板の板面に扱って自在に移動する移動台を保付、該移動台に、該導電パターンが断数や欠損した協區 箇所を検出する検出用カメラと、昇降接回により補修口 所に向けて昇降され且つ分散虹に認意性物質の超級遊子を均一に分散した導電能ペーストを該補修館所へ供除する補佐ペンと、該補修ペンからの導き能ペーストの経済状況を監視する監視用カメラと、供給された導電能ペーストを局所的に加熱するランプ、レーダーピーム等の印熱手段を搭載した補修装置により的略に実際でであ。全 た、該移動台を該基板の補修館所の位置を特定する信号 に基づき作動する駆動装置により移動し、該移動台に餃 補修箇所の補修後の導通検査を行う昇降自在の導通検査 装置を設けることが好ましい。

(0007)

【晃明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づ き説明すると、図1は本発明の方法の実施に使用したフ ラットディスプレイパネルの海電パターンの補佐装置の 1例で、同図に於いて、符号1は揺を台を示す。該補飲 台1上には若脱自在にフラットディスプレイパネルを招 10 成するガラスの基板2が戦盪され、該補修台1の上面の 対向両側に設けた平行な1対の案内杆3、3に横杆4の 両端を移動自在に支持し、リニヤモータ等の精密駆動モ 一夕5により該横杆4が該案内杆3に沿って移動される ようにした。また、該横杯4に、精密駆動モータ6によ り1対の案内杆3、3、に沿って該棋杆4の移動方向と 直交方向に移動される移動台7を設けて、精密モータ1 2で1対の案内杆3°.3°に沿って該機杆4の上下方 向に移動する移動台で、に補修ペン8を取り付け、各モ 一夕5、6、12の駆動を制御装置19が制御すること 20 により基板2の板面に沿ってX-Yプロッターの如く所 定位置へ該移助台?、が移助する。該基板2の板面に は、例えば図2に示すような線幅100μm、間隔10 O μ m でアルミニウムの細線からなる専電パターンが形 成され、該細線に図示のように斯線10个欠損11の影 通不良頗所を生じた場合、この箇所を該補修ペン8によ り正規の導通が得られるように補修する。

【0008】該補格ペン8のペン先を導通不良個所す这 わち補格箇所に接近させ、ペン先からパルブで制御した 等電性ペーストを供給することにより導電性を補格する 30 もので、導電性ペーストは、何えば粒径か0.1 μm以下 のニッケル、アルミニウム、タンタル、タングステン、 インジウム、マンガン、コパルト、クロム、シリコン、 金、銀、朝、亜鉛、鰯、又はこれらの合金又は酸化物又 は複合酸化物もしくはこれらを含む化合物の超級粒子 を、分散域、例えばローズオイル、テルピネオール、シ トロネロール、ゲラニオール、ネロール、フェネチルア ルコール等のアルコール質の1種以上を含有する溶質、 或いは酢酸エチル、オレイン酸エチル、酢酸ブチル、グ リセリド、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン。 アセトンの1種以上を含有する有限分散媒に均一に分位 させて図過される。

【0009】該移動台では、図1又は図3に示したように、前記移動台でに設けた役動芸図12により横杯4に対して上下に役動可能に取り付けられ、該移動台でには、該捕修ペン8以外に補修箇所を検出する検出用圏体撮像カメラ13、該補修ペン8からの導電性ペーストの供給状態を監視する監視用固体撮像カメラ14、局部的に加盤して供給された準電性ペーストを焼結させるためのレーザーガンからなる加熱手般15、及び補修箇所50

の補修後に触針によりその導通状態を検査する導通検査 装配16を搭盤した。

【0010】該補佐ペン8は移助合?、にアクチュエー タ17により上下昇降自在に設けられ、その昇降助に同 期してペン制御ユニット18がパルブを制御し、高庄空 気で導電性ペーストを補修箇所に供給する。図示のもの では監視用固体撮像カメラ16を2本用心し、その一方 で描画状態を監視すると共にもう一方で供給状態を鑑認 するようにした。 該監視用固体提動カメラ 14はペン(1) 抑ユニット18に接続され、その監視情報に応じて泣匪 に修正動作を行うよう欲ユニット18が制陶する。 父 た、該横杆4の前後方向の移函、該移動台7の左右方向 の移動、及び該移動台?、の上下方向の移動隊、補係す べき基板2の補修箇所の位置を特定する個号が入力され た駆動制御ユニット19により制御され、その移動位口 の確認を行うべく検出用固体提換カメラ13が損侈した 画像情報が該駆動制御ユニット』9に入力される。位心 箇所の位置信号には、製造工理に於いて基板2を検江し たときの検査情報が利用される。

【0011】以上の核成の補塗装配を使用して補佐する 方法を説明すると、まず導電パターンの補修すべき箇所 が検出された基板 2 を補節台 1 の上に貸金、その補節〇 所の位置信号を駆動制御ユニット19に入力する。そし て駆動制御ユニット19から出力される移助信号によの 精密駆動モータ5、6が補修御所上に移助台7を移函さ せ、検出用固体機像カメラ13で認識された所定位位に 移動台で、に設置された補館ペン8が停止したところで ペン制御ユニット18が補餡ペン8から帯穏健ペースト を補修箇所に適下する。補修箇所が断絶であるか欠口で あるかは検査情報により予め分かの、その俯睨と検磁風 間体操像カメラ13の情報に終づき細線の修復に遺した 動きを補修ペン8に与えるように区の制御ユニット19 が該移助台7、7、が前後左右に最細に励かす制御を行 う。例えば、補修箇所が断線であれば細線の幅方向にモ ータ5またはモータ6で放移協合7を移協させ母ことで 補修ペン8を移動させ、モータ12で該部協合?、企止 下させ基板2の厚さに対応した高さに固定し、アクチュ エータ17で補佐ペン8を基極2の表面の形状に追径し た2度の上下を行い、図4のように基盤値ペーストを貸 下20し、欠損であるときは細線の長さ方向に移貸して 図5のように何度か満下する方法で修正を行う。 みるい は、補族ペン8を降下させ葛黿能ペーストを供給しなが ら補修箇所に沿って移助させ、図6又は図7のように① 状に描画する方法で修正を行う。

【0012》この供給された環境はペーストを局部的企加熱手段15からのレーザーピームにより焼焙させると、導電性ペーストの分散媒が蒸焼して導電性口となり、断線や欠損が修復され、導ビパターンが導通状態にいは所定の抵抗値に復帰し、不良品であった基値2をご乗することなく製品化できる。補修箇所が確実に導過さ

れ電気抵抗値が所定値にあるかどうかは、移動台? にアクチュエータ17 によって昇降自在に設けられた触針式の等通検査装置16を補格箇所に当てることにより検査される。

10013】補修に使用する導電性ペーストの固形成分は、粒径が0.1ミクロン以下の超微粒子であるので、導電パターンの狭い補修箇所を薄く補修することができる。また、該加熱手段15には、補修箇所以外の加熱を避けるため熱を集中できるレーザービームを使用し、その補修直後に加熱することが移動台7の移動時間を省略する上で好ましい。

【0014】なお、上記実施例では検出用および監視用カメラとして固体損像カメラを使用したが、これに限定されるものではなく、一般的なテレビカメラでもよい。 【0015】

【発明の効果】以上のように本発明によるときは、基板上の尊電パターンの補格箇所に、基板に沿って移動自在の補格ベンにより分散媒に導電性物質の超微粒子を均一に分散した導電性ペーストを高所的に加熱して導電性膜 20 とすることにより補格するので、線幅が狭く且つ等い事電パターンの断線や欠損をその線幅や厚さを余り増大す

ることなく補修でき、検出用カメラにより補修箇所を検出してそこに昇降自在の補係ペンを位置させ、監視用カメラにより監視しながら該補修箇所に上配導電性ペーストを供給し、該補修ペンと共に移動する局部的な加熱手段により供給された導電性ペーストを加熱して導電性膜とすることにより、自動的に正確にその補修を行え、こうした方法は請求項3、4の構成の装置により的確に実施できる等の効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態を示す斜視的

【図2】導電パターンの拡大器

【図3】図1の要部の拡大販面図

【図4】 斯線の補佐状態の説明図 (滴下補償)

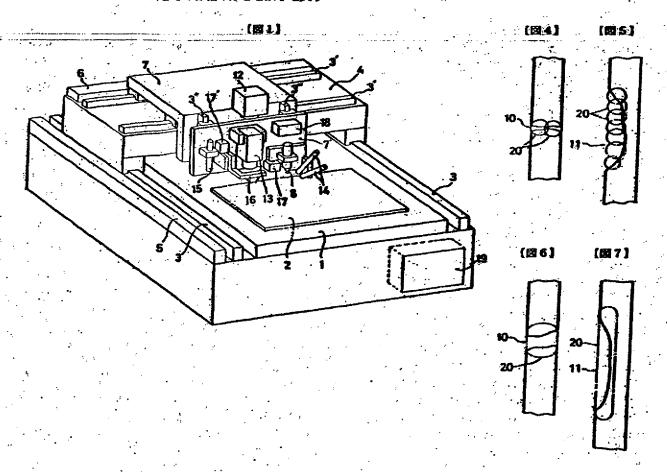
【図 5】 欠損の補修状態の説明図(滴下補修)

【図6】 斯線の補修状態の説明図 (線状補修)

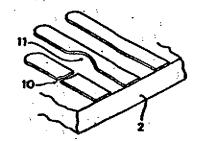
【図7】欠損の補修状態の説明図(線状補修)

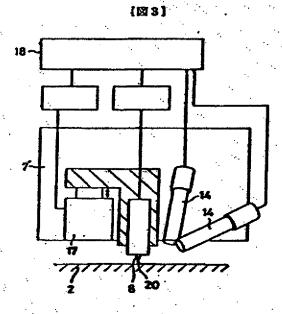
【符号の説明】

1 箱を台、2 基板、7・7 お助台、8 箱巻ベン、10 斯線、11欠機、13 検出用固体提発力メラ、14 監視用固体提供力メラ、15 加熱手段。16 等通検査装置、17・17 アクチュエータ、



[图2]





フロントページの技会

(72) 発明者 小田 正明

千萊県山武郡山武町横田\$16番地 真空冶金株式会社内

(72) 免明者 野口 雅敏

神奈川県横浜市戸塚区品流町503番10号 グラフテック株式会社内

(72)兒明者 板本 黄仁

山梨県中巨摩郡若草町藤田1647-2 株式 会社エスシーアイ内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☐ BLACK BORDERS |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| faded text or drawing |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER. |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.